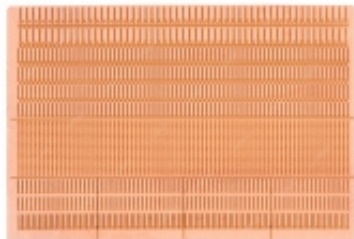


Link do produktu: <https://serwisowe.pl/sciezki-pady-naprawa-padow-regeneracja-pcb-zerwanych-padow-relife-rl-007g-p-7692.html>

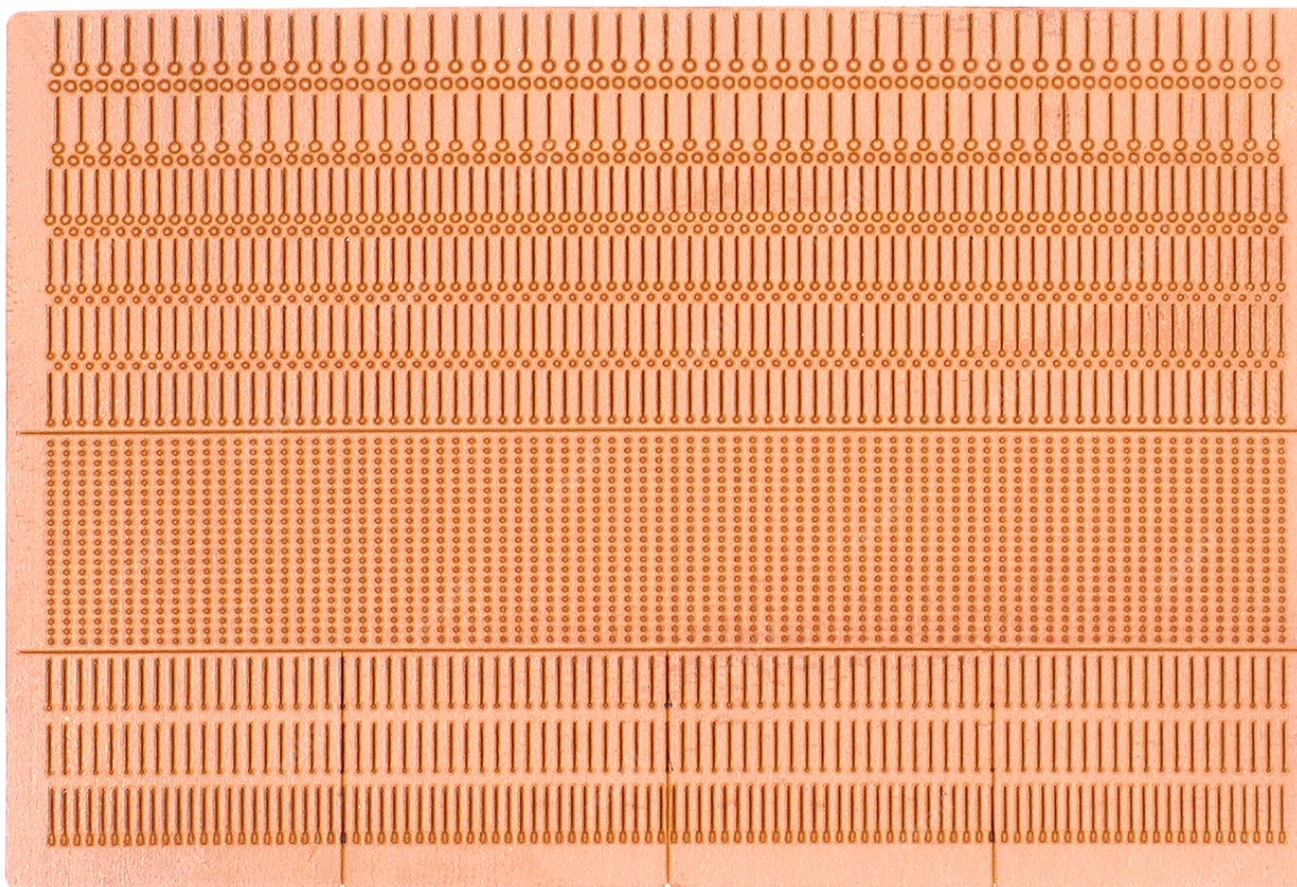
ŚCIEŻKI PADY NAPRAWA PADÓW REGENERACJA PCB ZERWANYCH PADÓW RELIFE RL-007G

Cena brutto	36,49 zł
Cena netto	29,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XNSE0000107
Kod EAN	6949639109507

Opis produktu

NSE0000107

ZESTAW PADÓW I ELEMENTÓW ŚCIEŻEK DO NAPRAWY LAMINATÓW PCB - RELIFE RL-007G



RELIFE RL-007G to zestaw **elementów** tj pady czy ścieżki z padami w różnych rozmiarach do naprawy laminatów PCB w sytuacji kiedy doszło do uszkodzenia w/w elementów.

Pady można przylutować w miejscach uszkodzenia (kiedy wyprowadzenia z warstw laminatu są dostępne) jak i przykleić np. na **lakier UV** dostępny w naszej ofercie w różnych kolorach.

Zestaw szczególnie polecany do naprawy:

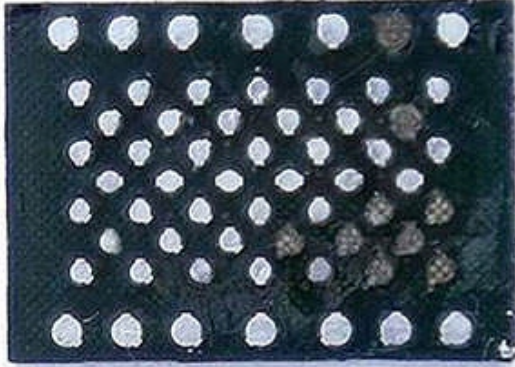
- laminatów w telefonach komórkowych, tabletach bądź laptopach.
- regeneracji padów układów BGA.

Grubość **miedzianych ścieżek** to tylko 30um.

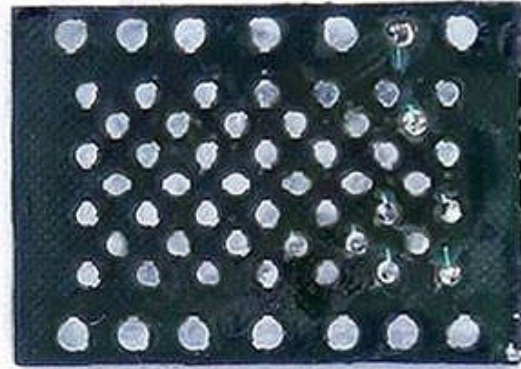
Więcej informacji o zastosowaniu i sposobie używania zestawu **Mechanic Magic Tag** znajdziesz na YouTube.



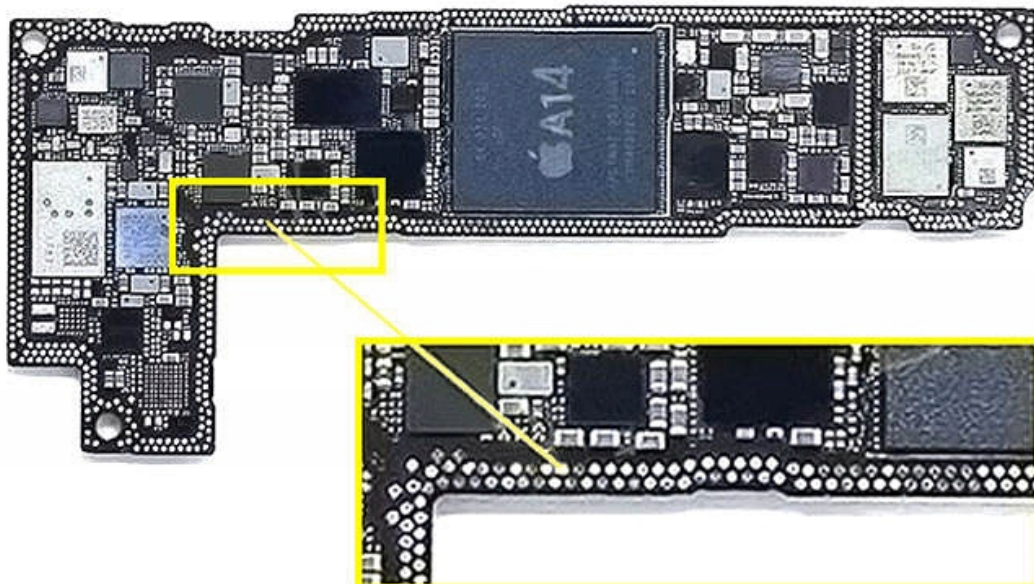
Before repair



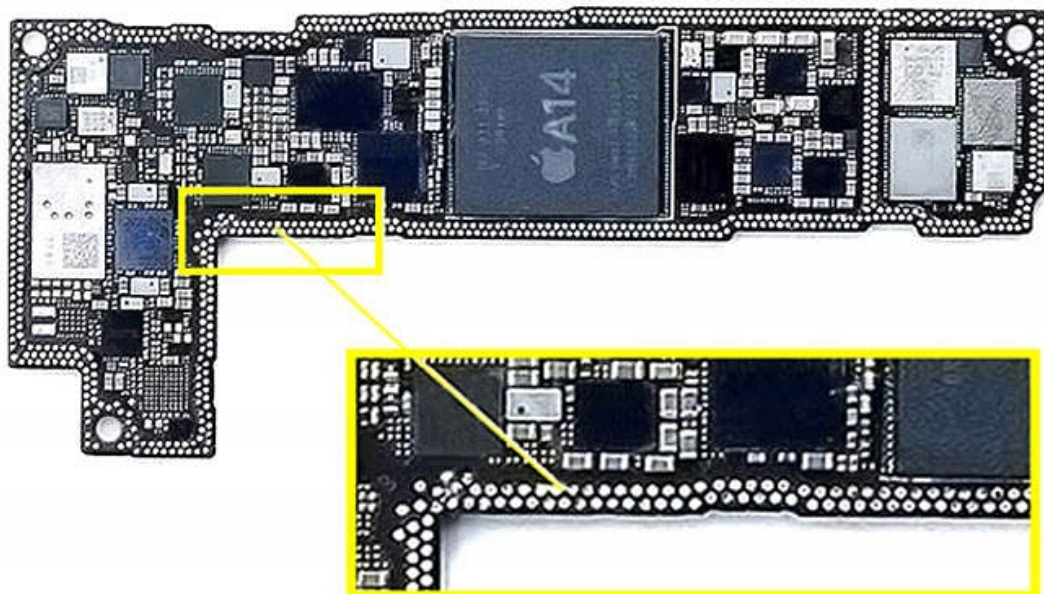
After repair



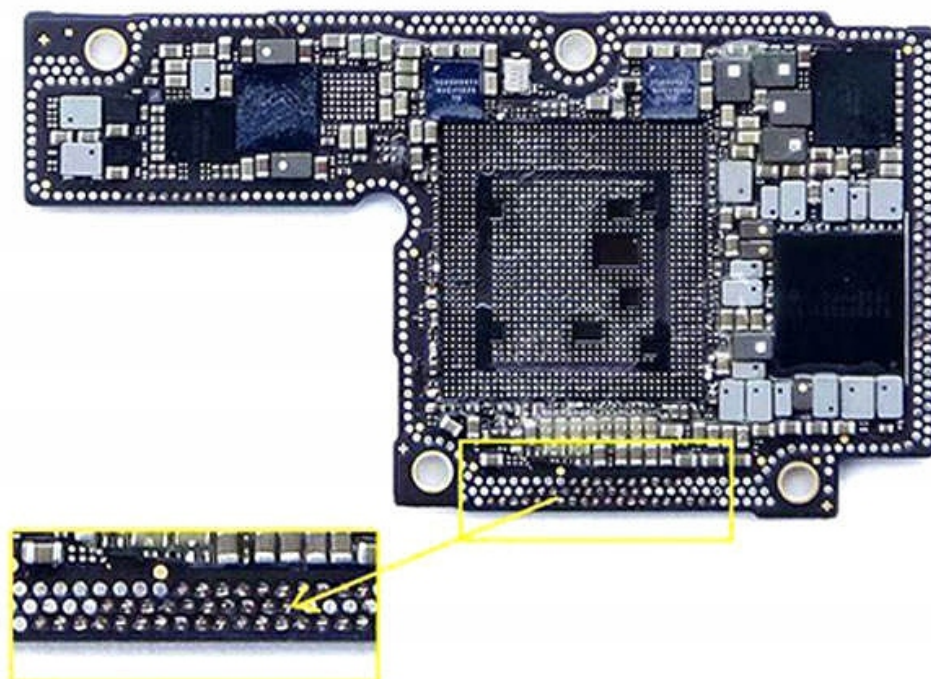
Before repair solder points



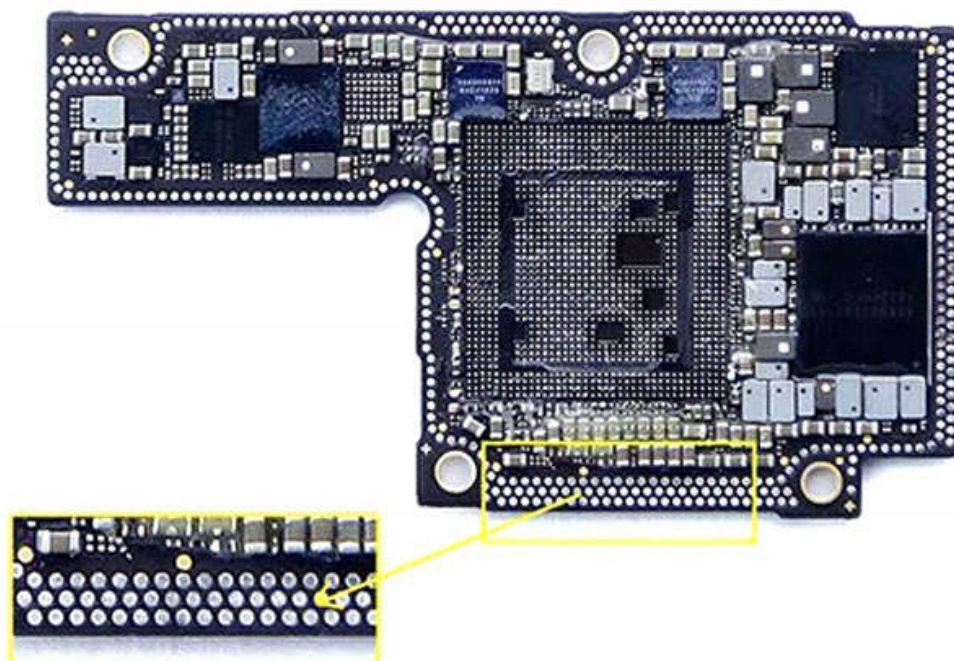
After repair solder points



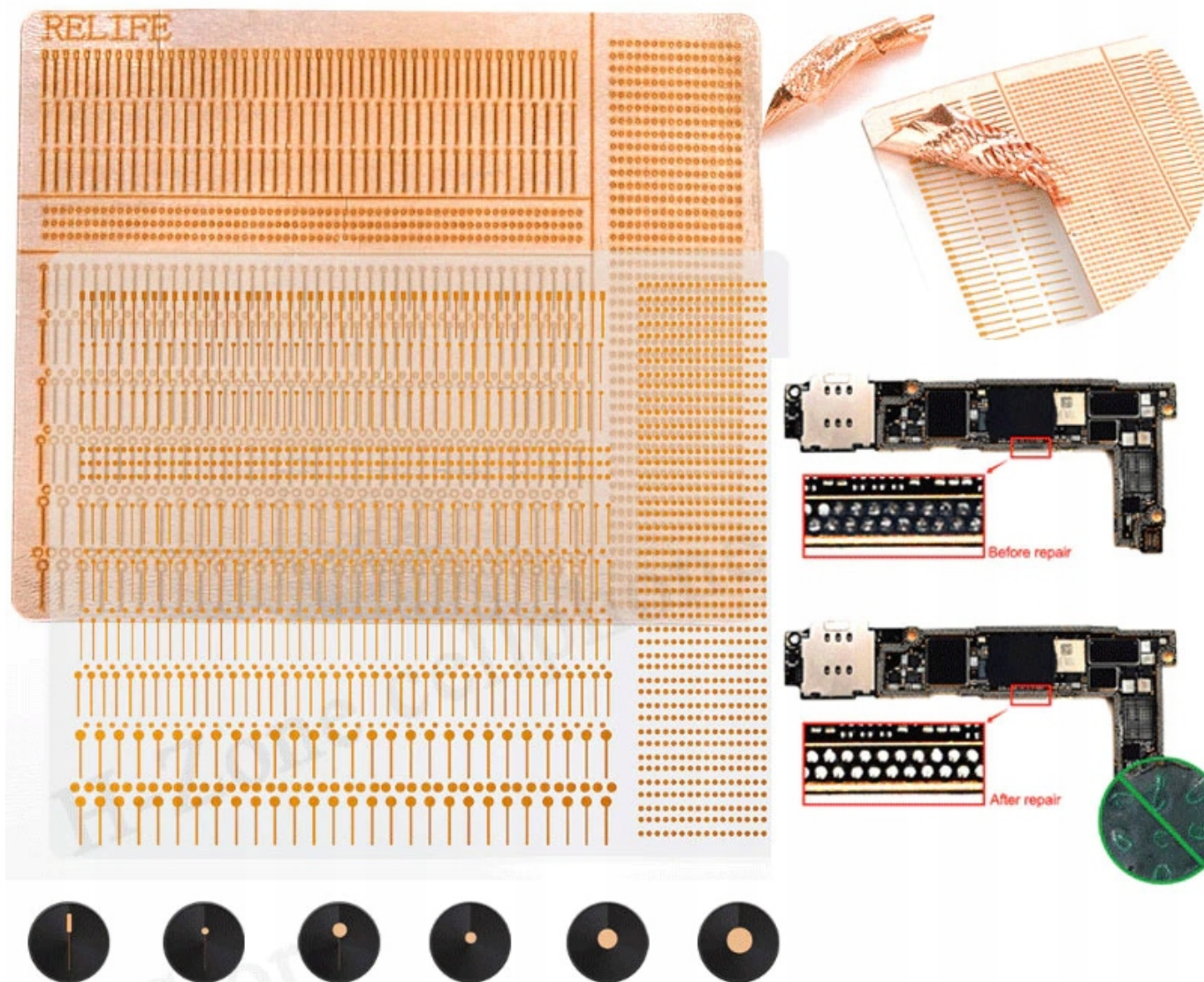
Before repair solder points



After repair solder points



JUMPING WIRE REPAIR SOLDER POINTS





Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.